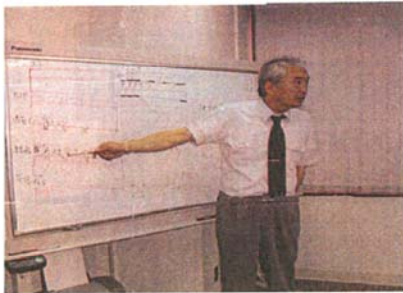


SEMI MEMS セミナー10周年

国内 MEMS 企業 9 社の連携プロセスによる「SEMI
マイクロシステム/MEMS セミナー」10周年記念品
(会社間コラボレーション) 2006/12/6

設計 江刺



0) SOI 基板 **OLYMPUS**



1) 熱酸化、酸化膜エッチング **RICOH**



2) フォトリソ **RICOH** MEMS CORE



3) Si RIE **RICOH**



4) フォトリソ **RICOH** MEMS CORE



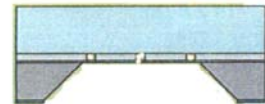
5) 酸化膜ドライエッチング **RICOH**



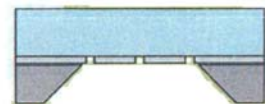
6) 陽極接合 **OMRON**



7) Si 結晶異方性エッチング **OMRON**



8) 酸化膜エッチング **OMRON**



9) ダイシング **FE** 富士電機システムズ株式会社

